

HSF

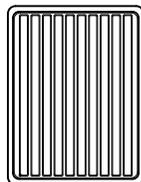


1.27x2.54 SCSI
Male Soldering Type

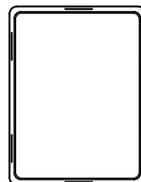
料號	
品名	
數量	日期



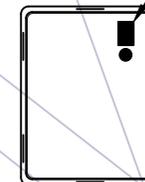
数量标签及ROHS标签



No. 1
产品装入真空盒内
SB-18AB (310X265X9.5mm) 真空盒



No. 2
盖上盒盖, 周边订书钉



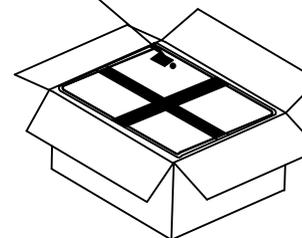
No. 3
贴真空盒标签

WCON 唯峰五金电子有限公司		3
成品标签单		
WCON料号	HSF	
客户料号	环保	
品名		
最小包装数量	PCS	日期 年 月 日
装箱数量	PCS	制单号



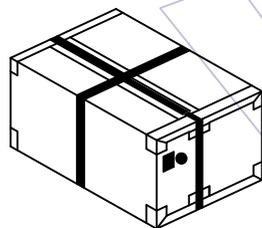
贴外箱标签及ROHS标签

真空盒上的标签
要同一方向

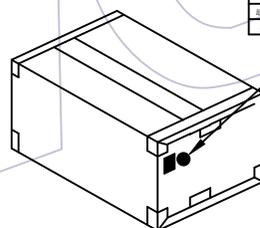


No. 4

真空盒装入纸箱 (20盒/箱)
20盒为一扎, 用PE膜缠绕成十字形
纸箱内需套防水袋PE-19, 外加一包干燥剂,
纸箱规格: CTN-69 (双坑K=K, 330*280*210mm)



No. 6
打包带



No. 5
封箱及贴纸箱标签

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盘
2. 注意各标签样式, 位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.

规格	真空盒 装数量	每外箱 装数量
50P	50	1000
68P	50	1000

变更记事

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	零件图	颜色 COLOR	材质 MATERIAL	设计 DESIGN	审核 CHECK	核准 核 准	SCALE	fit
A2	2014/12/04	依客户要求变更包装数量			X.						UNIT	mm
A1	2013/04/08	依实际包装数量变更外箱包装数量			X.X ±0.20						SIZE	A4
A0	2012/03/19	NEW			X.XXX ±0.05			黄久勇	2014/12/04		SHEET	1/1
					Angle						PROJ.	
					X. ± 2'							
					DIM							
					TOL							

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 6310-XXXSSXMNA01

品名 TITLE: 1.27x2.54 SCSI "D"型公座
焊线式, 带铁壳 包装规范